

2018年5月14日

各位

テイカ株式会社

「ケミカル マテリアル Japan 2018」出展のお知らせ

当社は、2018年5月17日(木)～18(金)に、パシフィコ横浜で開催される「ケミカル マテリアル Japan 2018」に出展いたします。

今回の展示会では、長年培ってきた無機粒子合成技術、スルホン化技術等のコア・コンピタンスを応用した機能性製品や、新規開発した材料について展示いたします。

是非、当社ブースにお立ち寄りいただき、製品に触れていただきたいと思いますと考えております。

会期 : 2018年5月17日(木)～5月18日(金) 9:00～17:00

会場 : パシフィコ横浜 Dホール(横浜市西区みなとみらい1-1-1)

出展ブース : B-2

出展製品 : 研磨材料、赤外線遮蔽材料、触媒材料、導電性高分子薬剤、
塩素補足剤、導電性処理加工、固体酸触媒、センシング材料

お問い合わせ先 : 東京支店 第一機能化学品課 (TEL 03-3275-0816)